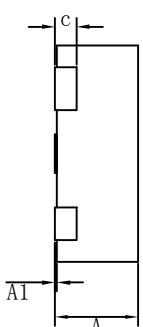
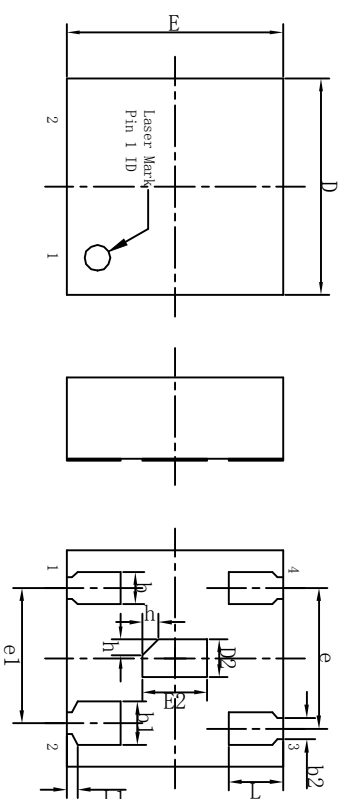


尺寸	最小 (mm)	标准 (mm)	最大 (mm)	标注	尺寸	最小 (mm)	标准 (mm)	最大 (mm)
标注								
A	0.70	0.75	0.80	e			1.30BSC	
A1	0.00	0.02	0.05	e1			1.25BSC	
b	0.25	0.30	0.35	E			2.00	2.05
b1	0.35	0.40	0.45	E2			0.55	0.65
b2		0.20REF		L			0.45	0.55
c	0.153	0.203	0.253				0.10REF	
D	1.95	2.00	2.05	h			0.10	0.15
D2	0.30	0.35	0.40					0.20

L/F:载体尺寸 (MM):24*47



制图		石艳	2016.01.29	名称		生效日期	等级标记	重量	比例
审核				DFR2x2-4L (P1,3)					1:1
批准				封装产品图					
单位		mm		图号		页数	第1页	共1页	
镀涂		镀锡		C-01-087					
				版次		B			
气派科技股份有限公司 CHINA CHIPPACKING TECH. CO., LTD									

未注尺寸公差	
X-----	±0.5
X.X-----	±0.1
X.XX-----	±0.01
X.XXX-----	±0.005